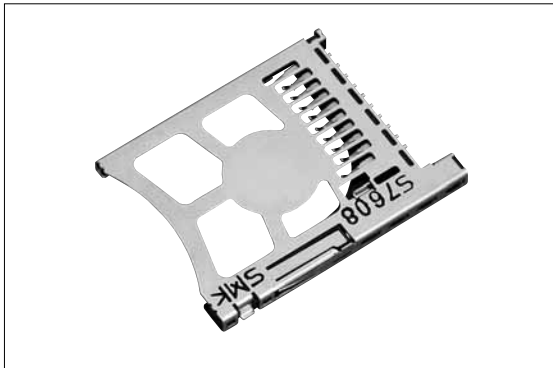
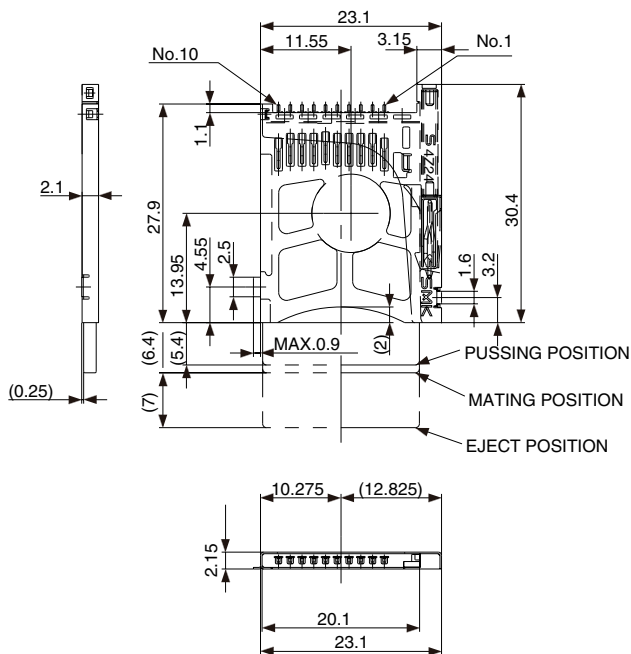


Memory Stick Duo™ Connector



●CLE 9110-0503F



■ Features

1. Low profile of 2.15mm height when mounted.
2. Reverse type design.
3. Easy-to-operate push-lock/push-eject system with an ensured 7.0mm card ejection distance.
4. With card pop out and fall prevention functions. (half-locking system)
5. With a mechanism preventing card insertion in reverse directions.

■ Specification

1. Rating: 0.6A, 125V AC
2. Contact Resistance: 40mΩ min.
3. Insulation Resistance: 1000MΩ min.
4. Withstanding Voltage: 500V AC (for one minute)
5. Operating Life: 12,000 cycles
6. Operating Temperature Range: -20°C to +65°C

■ Material and Plating

- Housing : Thermoplastic Resin, Black, 94V-0
- Contact : Cu Alloy, Au Plating (contact section)
- Plate : Steel Use Stainless (SUS)
- Lock Pin : Steel Use Stainless (SUS)
- Coil Spring : SWPB

■ 特 長

1. 実装高さ2.15mmの低背タイプです。
2. リバースタイプです。
3. カード挿抜は操作性の良いPush（ロック）／Push（イジェクト）方式で、カード排出量は7.0mmを確保します。
4. カード飛び出し防止、抜け防止機能付き（ハーフロック機構）です。
5. カード逆挿入防止機能付きです。

■ 仕 様

1. 定格電圧電流：AC 125V 0.6A
2. 接 触 抵 抗：40mΩ以下
3. 絶 縁 抵 抗：1000MΩ以上
4. 耐 電 圧：AC 500V(1分間)
5. 挿 抜 回 数：12,000回
6. 使用温度範囲：-20°C～+65°C

■ 材質・表面処理

- ハウジング：熱可塑性樹脂 黒色 94V-0
- コンタクト：銅合金 金めっき（接触部）
- プレート：ステンレス鋼(SUS) 部分金めっき
- ロックピン：ステンレス鋼(SUS)

■ P.C. Board Dimension

取付基板参考図

